第 31 卷第 6 期 Volume 31 Number 6 2021 年 6 月 June 2021

DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-39798

Ni、Si 元素对 Cu-Fe 合金 显微组织和力学性能的影响



岳世鹏,接金川,曲建平,李廷举

(大连理工大学 材料科学与工程学院, 大连 116024)

摘 要:利用光学显微镜、电子探针分析、透射电子显微镜、X 射线衍射仪及拉伸实验等技术研究 Ni、Si 元素对 Cu-20Fe(质量分数,%)合金的组织及力学性能的影响。结果表明:添加 Ni 和 Si 元素导致 Cu-20Fe 合金中 *a*-Fe 枝晶发生明显的粗化行为。此外,由于合金元素的添加使得 *y*-Fe 和富铜析出相之间的界面能减 小,从而使得富铜析出相的形貌发生显著变化,即由近球形转变为立方形。相比于未添加合金元素的二元 合金而言,添加合金元素之后,多组元合金的强度和塑性均得到提高。多组元合金的屈服强度和伸长率分 别为 304 MPa 和 16%。通过理论计算和实验验证,确定合金的主要强化机制为固溶强化和析出强化。 关键词:显微组织;形貌转变;界面能;强化机制

文章编号: 1004-0609(2021)-06-1485-09 中图分类号: TF11.31 文献标志码: A

引文格式: 岳世鹏,接金川,曲建平,等. Ni、Si 元素对 Cu-Fe 合金显微组织和力学性能的影响[J].中国有 色金属学报, 2021, 31(6): 1485-1493. DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-39798

YUE Shi-peng, JIE Jin-chuan, QU Jian-ping, et al. Effect of Ni and Si on microstructure and mechanical properties of Cu-Fe alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2021, 31(6): 1485–1493. DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2021-39798

近几十年来,由于形变铜基原位复合材料同时 具备较高的强度和较好的导电性,因此受到研究人 员的广泛关注[1-5]。其主要应用在高速铁路接触线、 电接触器和引线框架以及作为高强磁场中脉冲磁 体导体材料。截至目前为止,制备比较成熟及应用 比较广泛的铜基原位复合材料主要包括 Cu-Ag 系、 Cu-Nb 系和 Cu-Fe 系^[6-8]。其中, Cu-Ag 系和 Cu-Nb 系相较 Cu-Fe 系而言存在致命的缺点,即 Ag、Nb 等均属于贵金属,其成本较高;而且 Nb 的熔点较 高。这均限制了该类材料在工业条件下的大规模制 备。相反,对于 Cu-Fe 系而言,其具有以下两个优 势:1)Fe在地壳中的储量较为丰富,因此其价格较 为便宜; 2) Fe 的熔点较低,制备工艺比较简单。但 是 Cu-Fe 系也存在较为显著的缺陷,即虽然在室温 下 Cu 与 Fe 之间的相互固溶度是极小的, 但是高温 下 Fe 在 Cu 的中固溶度相对较高, 且低温下其析出

动力学相对比较缓慢。因此,相较于 Cu-Ag 系和 Cu-Nb 系原位复合材料而言, Cu-Fe 系的电导率显 著降低。众所周知,材料的性能主要取决于其成分 和组织,所以近年来为了优化 Cu-Fe 系的强度和电 导率主要采取了变形-中间热处理结合以及微合金 化两种策略。SONG等^[9-10]研究了第三组元Cr、Ag、 Co对形变 Cu-Fe 原位复合材料组织和性能的影响, 结果表明, Ag 原子细化富铁枝晶同时又强化了铜 基体,而 Cr、Co 等原子则强化了富铁枝晶,且相 较于 Cr、Co 等元素, Ag 元素能同时提高 Cu-Fe 系 原位复合材料的强度和电导率。高海燕[11]进一步通 过第一性原理计算研究了 Ag 原子对 Cu-Fe 合金电 导率的影响,结果表明 Fe 原子与 Ag 原子在铜基体 中存在竞争性溶解。谢志雄^[12]研究了 Ag 元素对 Cu/Fe 界面润湿角的影响,结果表明随着 Ag 元素含 量的增加 Cu/Fe 间的界面润湿角显著减小,充分地

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFE0306103); 宁波市重大科技专项(2018B10030) 收稿日期: 2021-10-10; 修订日期: 2021-12-03

通信作者: 接金川, 副教授, 博士; 电话: 15941130325; E-mail: jiejc@dlut.edu.cn

解释了 Ag 元素对 Fe 枝晶的细化效果。

综上所述,之前的研究大多数仅仅把焦点放在 如何提高材料的力学和电学性能上面,而关于合金 化对铜基体和富铁枝晶内部析出相形貌的的影响 研究却鲜见报道。因此,本研究拟通过向 Cu-Fe 合 金中加入 Ni、Si 元素来调控铜铁合金的组织和力学 性能。所选的元素基于以下两个方面的考量:1) 已 有的研究表明,铜基原位复合材料的强度可以由混 合定律描述,即复合材料的强度取决于铜基体和纤 维增强相的强度及其体积分数。大多数研究人员仅 仅是关注纤维增强相的种类及其体积分数对复合 材料强度的影响,很少有研究这关注相同体积分数 下铜基体的强度对复合材料强度的影响。2)所选的 Ni、Si 元素可以在低温时效时大量析出,因此,对 材料的电导率不会带来太大的影响。

1 实验

实验用的 Cu₈₀Fe₂₀ 和 Cu₇₅Fe₂₀Ni₄Si₁(质量分数,%)采用电解铜板(99.95%)、工业纯铁(99.7%)、 电解镍板(99.95%)以及冶金级硅(99.7%)按照名义 成分配好后置于氮化硼坩埚内部,采用真空感应熔 炼设备在高纯氩气保护氛围下进行熔炼,待铁板熔 化后将熔体温度快速升高至(1900±20) K 并保温 5 min,然后将合金液浇铸到尺寸为直径 45 mm×150 mm 的圆形石墨坩埚中,待合金锭完全冷却后取出。

从铸锭底部相同高度的横截面中心部位取样 首先利用 XRF-1800 型 X 射线荧光光谱分析仪进行 化学成分分析,其结果如表 1 所示。然后再经过研 磨、抛光后,采用由 5 g 三氯化铁、5 mL 盐酸和 95 mL 无水乙醇配制的腐蚀液进行化学腐蚀。采用奥 林巴斯 GX51 型光学显微镜和 JEOL JEM-2100F 型 透射电镜分析式样的显微组织和成分。采用 EPMA-1600 型电子探针对其进行元素分析。采用

表1 两组样品的名义成分和测量成分

 Table 1
 Nominal and measured chemical compositions of both samples

A	Mass fraction/%					
As-cast alloy	Fe	Ni	Si	Cu		
$Cu_{80}Fe_{20}$	19.974	-	_	Bal.		
$Cu_{75}Fe_{20}Ni_4Si_1$	19.704	3.961	0.945	Bal.		

EMPYREAN1600型X射线衍射仪对不同合金的相 组成进行分析,其扫描角度为20°~100°,扫描速率 为4(°)/min。室温拉伸实验在MTS-CMT 5205型电 子万能试验机上进行,拉伸速率为0.5 mm/min。每 组试样取3个平行的实验值最后取其平均值。

2 结果与讨论

2.1 显微组织

不同成分 Cu-Fe 合金的显微组织如图 1 所示。 由图 1 可以看出,两组样品显微组织均由暗灰色的 *a*-Fe 枝晶和亮白色的铜基体组成。当未添加合金元 素时,二元合金的显微组织呈细小的胞状晶,而随 着 Ni、Si 元素的加入,多元合金的枝晶臂发生了明 显的粗化,呈发达的树枝状,并且 *a*-Fe 枝晶的体积 分数由原来的 26.85%下降至 25.19%。这与 HEE 等^[13]报道的向 Cu-10Fe 合金中单独添加 Si 元素能 够细化 *a*-Fe 枝晶的结果是相反的。另外,根据 EDS 结果可以看出随着合金元素的加入,铜基体中 Fe 的含量出现明显的升高。因此,可以推断出在 Ni、 Si 两种合金元素的综合作用下可以改变高温下 *y*-Fe



图 1 不同成分 Cu-Fe 合金的铸态显微组织 Fig. 1 Solidification macrostructures of as-cast Cu-Fe alloy with different compositions: (a) Cu₈₀Fe₂₀; (b) Cu₇₅Fe₂₀Ni₄Si₁

与剩余液相的界面能,从而抑制高温下 y-Fe 枝晶形 核使得析出的 y-Fe 枝晶的数量减少,因而转变成发 达的树枝晶。

图 2 所示为多元合金的元素面分布图。由图 2 可以看出,相较于铜基体而言,Ni 和 Si 元素在 α-Fe

枝晶中的含量更高,这主要是由 Ni 和 Si 元素与 Fe 元素的亲和力较大所造成的。也就是说相较于 Cu 而言, Fe 与 Ni、Si 元素的混合焓较负。此外 Ni、 Si 元素主要偏聚在 α-Fe 和铜基体的界面处。铜基 体和 α-Fe 枝晶的化学成分见表 2。



表2 铜基体和 α-Fe 的化学成分

Table 2 Chemical composition of copper matrix and α -Fe

A a cost allow	Diana		Mass fraction/%				
As-cast alloy	Phase	Cu	Fe	Ni	Si		
Cu Fo	Copper matrix	97.91	2.09	—	—		
Cu_{80} Pe_{20}	Fe-rich phase	13.03	86.97	—	—		
Cri Ea Ni Si	Copper matrix	92.52	4.70	2.05	0.73		
$Cu_{75}Fe_{20}Ni_4Si_1$	Fe-rich phase	13.05	78.31	6.92	1.73		

2.2 X 射线衍射分析

图 3 所示为不同成分合金的 XRD 谱。由图 3 可见,添加 Ni、Si 元素前后,两组合金的衍射花样 并无显著差别,表明其相组成并未发生变化,即 Ni 和 Si 的加入并没有在二元合金中引入新的金属 间化合物,而是主要以固溶的形式存在于 *a*-Fe 枝晶 和铜基体中,这与之前的 EPMA 元素分析是相符 的。此外,由其衍射花样可以看出,两组合金均由 *a*-Fe 和 *ɛ*-Cu 组成。为了进一步说明 Ni、Si 元素在 *a*-Fe 枝晶和铜基体具有优先溶解性,根据 X 射线衍 射花样计算出的不同成分的合金的 *a*-Fe 枝晶和铜 基体的晶面间距,其结果如表 3 所示。通过对比表 3 中的数据可以发现,随着 Ni、Si 元素的加入,*a*-Fe 枝晶的晶面间距增大,而铜基体的晶面间距减小。 结果表明:向 Cu-Fe 二元合金中添加 Ni、Si 元素时, 会优先固溶在 *a*-Fe 枝晶中。



图 3 不同成分合金的 XRD 谱



2.3 α-Fe 中富铜析出相形貌演变

根据铜铁二元合金相图可知,高温下铜在 γ-Fe 中的固溶度较大,而室温下其溶解度几乎为 0。因 此,当合金凝固后在后续的降温过程中会在 α-Fe

表3 两组样品的 α-Fe 和铜基体晶面间距

Table 3 Interplanar distance of copper matrix and α -Fe dendrite for both samples

A c. cost allow	Interplanar distance/Å						
As-cast alloy	Copper matrix			α -Fe dendrite			
$Cu_{80}Fe_{20}$	2.0872	1.8075	1.2781	2.0229	1.4304	1.1679	
$Cu_{75}Fe_{20}Ni_4Si_1$	2.0860	1.8065	1.2774	2.0267	1.4331	1.1701	
Interplanar	(111)	(200)	(220)	(110)	(200)	(211)	

中形成高密度弥散分布的纳米级富铜析出相。虽然 Ni、Si合金元素的添加对 Cu-Fe 二元合金的组织没 有产生较为明显的变化,但是 α-Fe 中的析出相的形 貌却发生了显著的改变。图 4 所示为二元合金中初 生 α-Fe 枝晶 TEM 明场像,其中右上角的插图为析 出相的选区电子衍射斑点。从图 4 可以看出,析出 相为晶体结构为无序的 FCC,晶格常数为 0.3615 富铜析出相。其形貌为近球形,平均尺寸约为(53±2) nm。另外,通过对比发现富铜析出相的尺寸要远远 大于含铜钢在 500 ℃时效 500 h 时的析出相尺寸^[14]。 因此,可以推断出该富铜析出相的形核与长大要先 于降温过程中 *y*-Fe 向 α-Fe 的晶型转变,即富铜析 出相是在铸锭冷却过程中从 *y*-Fe 枝晶而并非 α-Fe 枝晶中析出的。图 4 所示高径角环形暗场像及其元 素分布图和 EDS 进一步表明析出相中贫 Fe 富 Cu。

图 5 所示为多元合金中初生 α-Fe 枝晶 TEM 明 场像,其中右上角的插图为析出相的选区电子衍射 斑点。同样地,由其衍射斑点和元素面分布图及 EDS 结果表明析出相为富铜相。但是通过仔细对比 图 4 和图 5 可以发现,富铜析出相的形貌发生了显 著的改变,即由二元合金中的近球形转变成多元合 金中的立方体形,且其枝晶尺寸发生了明显粗化, 约为(85±5) nm。这说明析出相的类型与合金成分无 关,改变原始合金的成分仅仅对析出相的形貌产生 了影响。

众所周知,富铜析出相的平衡形貌将取决于形成新相所引起的最小自由能变ΔG,而由于基体γ-Fe 与富铜析出相之间存在晶格常数的差异以及新相 在析出过程中会形成新的相界面。因此,从理论上 来讲最小自由能变包括两部分即弹性畸变能和化 学交互作用能(俗称界面能)。根据上述实验结果, 假设富铜析出相的形状为完美的球形和立方形,那 么总的自由能变则可以表示为^[15]

$$\Delta G = \Delta E_{\text{interfacial}} + \Delta E_{\text{elastic}} \tag{1}$$



图 4 二元合金中 α-Fe 枝晶中的 TEM 明场像及元素面分布图和 EDS 谱

Fig. 4 TEM bright field image(a), HAADF(b) of α -Fe and corresponding element mapping distribution of Cu(c), Fe(d) and EDS patterns(e) in as-cast binary alloy



图 5 多元合金中 α-Fe 枝晶中明场像及其元素面分布图和 EDS 谱

Fig. 5 TEM bright field image(a), HAADF(b) of FCC Cu particles and corresponding element mapping distribution of Cu(c), Fe(d), Ni(e), Si(f) and EDS patterns(g) in as-cast multi-constituent alloy

$$\Delta E_{\text{interfacial}} = S\gamma \tag{2}$$

式中: $\Delta E_{interfacial}$ 为界面能; *S* 为富铜析出相的表面 积; γ 为富铜析出相与 γ -Fe 基体之间的界面能密度, 其值为 0.14 J/m²; $\Delta E_{elastic}$ 为由晶格失配所引起的弹 性畸变能,根据线弹性理论其值可以表示为^[15]

$$\Delta E_{\text{elastic}} = \alpha V E_1 = \alpha V \left[-\frac{1}{2} (C_{11} + 2C_{12})^2 \cdot (C_{11} - C_{12} - 2C_{44}) \frac{\delta^2}{C_{11} (C_{11} + C_{12} + 2C_{44})} \right]$$
(3)

式中: α 为与析出相形状相关的常数,对于球形和 立方形析出相其值分别为 0.709 和 0.558^[15]; E_1 为 弹性畸变能密度; V为弹性畸变能体积; C_{11} 、 C_{12} 和 C_{44} 为 γ -Fe 基体的弹性常数,其值分别为 C_{11} =181、 C_{12} =153、 C_{44} =53^[16]; δ 为由 γ -Fe 基体和 富铜析出相之间的晶格差异所引起的晶格失配应变,其值为 0.0069^[16]。

为了便于计算, 假设球形析出相的体积 $V=(2a)^3$, 那么其半径 $r=(4\pi/3)^{-1/3}(2a)$, 表面积 $S=4a^2(36\pi)^{1/3}$ 。结合式(1)、(2)和(3),球形析出相的 总自由能变 ΔG_{sp} 和相同体积的立方形析出相的总 自由能变 ΔG_{cu} 可以通过式(4)和(5)表示^[15]:

$$\Delta G_{\rm sp} = 0.709 \times (2a)^3 E_1 + (36\pi)^{1/3} \times (2a)^2 \gamma \tag{4}$$

$$\Delta G_{\rm cu} = 0.558 \times (2a)^3 E_1 + 6 \times (2a)^2 \gamma \tag{5}$$

因此,球形析出相和立方形析出相的所引起的 自由能变的差值可以表示为^[15]

$$\Delta G_{\rm sp-cu} = 0.151 \times (2a)^3 E_1 + [(36\pi)^{1/3} - 6] \times (2a)^2 \gamma \quad (6)$$

基于上述分析,可以发现当 $\Delta G_{sp-cu} < 0$ 时,析

出相的将由球形转变成立方形,这意味着存在一个 临界的析出相形貌转变尺寸。当ΔG_{sp-cu}=0时,可以 通过方程(6)计算出析出相形貌转变的临界尺寸,并 表示为^[15]

$$2a = 7.7 \frac{\gamma}{E_1} \tag{7}$$

图6所示为二元合金的球形析出相与立方形析 出相自由能差值与析出相尺寸之间的函数关系图。 由图 6 可以看出,在二元合金中当富 Cu 析出相的 尺寸达到一定值后,其形貌也存在由近球形向立方 形的转变。经结算可知,其临界尺寸 2a=111 nm。 计算结果表明当 0<2a<111 nm 时,析出相的形貌 为球形在热力学上是稳定的,其对应的球形析出相 的最大半径 rmax=69 nm。在本研究中, 根据 TEM 结 果测得的铸态二元合金 α-Fe 枝晶中的析出相的平 均直径为(53±2) nm,其值远小于通过热力学计算的 临界转变半径。因此, α-Fe 基体中析出富铜析出相 呈球形。对于多元合金而言,根据之前的 XRD 结 果分析可知,由 Ni、Si 元素固溶所引起的 y-Fe 晶 格常数变化可以忽略不计。因此,两组样品的弹性 畸变能密度可以认为是相同的。然而, WANG 等^[17] 研究表明向三元合金Fe-Cu-Mn合金中每加入1%的 Ni 其富铜析出相与 α -Fe 之间的界面能密度 γ 下降 1.9%。虽然关于 Si 元素对于 Cu/Fe 界面能密度的影 响却鲜有报道,但是 SHU 等^[18]研究表明,在 Cu/Fe 相界面形成一层无序、纤薄的 MnNiSi 层将会使其 界面能下降 50%。基于以上分析并结合 EPMA 元素 面分布图,可以推断出,Ni、Si 元素的加入改变了





Fig. 6 $\Delta G_{\text{sp-cu}}$ of binary alloy as function of parameter 2a

γ-Fe 与富铜析出相之间的界面能。因此改变了多元 合金中析出相形貌转变的临界参数,进而在相同的 铸造条件下,使得铸态多元合金 α-Fe 枝晶中的富铜 析出相呈现立方形。

2.4 力学性能

室温下不同成分的两组样品的工程应力应变 曲线如图 7 所示。另外,样品的屈服强度(σ_{0.2})、抗 拉强度(σ_{UTS})以及断后伸长率见表 4。由表 4 可知多 元合金的抗拉强度和屈服强度分别为 436 MPa 和 304 MPa,相比于二元合金分别提高 37%和 46%。 另外,添加合金元素之后断后伸长率由原来的二元 合金的 11%提高到 16%。结果表明,Ni、Si 元素的 添加同时提高了二元合金的强度和塑性。然而,众 所周知的是,强度和塑性本身是相互矛盾的,即强 度升高往往伴随着塑性的降低。



图7 室温下不同成分合金的工程应力--应变曲线

Fig. 7 Engineering stress-strain curves of alloys with different compositions at room temperature

表 4	两	组样品的打	元拉强度	、屈服	强度し	以及押长	. 举
Table	4	Ultimate	tensile st	rength.	vield	strength	and t

Table 4 Ultimate tensile strength, yield strength and totalelongation of both sample

Alloy	$\sigma_{\rm UTS}/{ m MPa}$	$\sigma_{0.2}$ /MPa	<i>ɛ</i> /%
$Cu_{80}Fe_{20}$	318±6	207±5	11.69±0.31
$Cu_{75}Fe_{20}Ni_4Si_1$	436±2	304±3	16.43 ± 0.78

为了进一步分析 Ni、Si 元素对二元 Cu-Fe 合金 的强化作用,根据现有的强化模型对各个强化机制 给二元合金所带来的强度贡献做了简单的计算。对 于包含有塑性较好的两相铸态甚至是低变形态的 Cu-Fe 二元合金而言,其整体的屈服强度满足混合 定律,其计算公式如下^[19]:

$$\sigma_{\rm C} = \sigma_{\rm Cu} f_{\rm Cu} + \sigma_{\rm Fe} f_{\rm Fe} \tag{8}$$

式中: $\sigma_{\rm C}$ 、 $\sigma_{\rm Cu}$ 和 $\sigma_{\rm Fe}$ 分别为复合材料的屈服强度、 铜基体的屈服强度和富铁相的屈服强度; $f_{\rm Cu}$ 和 $f_{\rm Fe}$ 分别为铜基体和富铁相的体积分数。

根据之前的 XRD 结果和 TEM 相貌分析可知, 由于铜基体中的富铁析出相的体积分数较小,因 此,铜基体的强度贡献主要来自于溶质元素固溶所 导致铜基体晶格畸变从而产生相应的应变场进而 对位错滑移产生相应的阻力,这种强化方式称为固 溶强化。而在富铁枝晶中,可以观察到高密度纳米 级的富铜析出相,因而除了溶质原子固溶所带来的 固溶强化之外,还存在另一种重要的强化机制,即 析出强化机制。其中析出强化机制根据析出相是否 可变形分为位错切过机制和位错绕过机制,后者又 被称为奥罗万强化机制。在本研究中,富铁枝晶中 的富铜析出相的尺寸均在几十个纳米左右,因此在 计算其所带来的强度贡献时,将采用奥罗万强化机 制进行计算。研究结果表明,在极其稀释的铜基固 溶体中(平均溶质溶度≤2%,摩尔分数),溶质原子 可以作为独立的点缺陷,固溶强化所带来的强度贡 献满足 Labusch's 理论,其计算公式如下^[20]:

$$\Delta \sigma_{\rm SS} = \sum M \frac{G}{550} \varepsilon_{\rm L}^{4/3} x^{2/3}$$
(9)

式中: *M*为泰勒因子,对于无织构的多晶材料,其 值取 3; *G*为铜基体的剪切模量,其值取 45.5 GPa; *x*为铜基体中溶质原子的平均摩尔浓度; ε_L 为 Labusch 参数,其计算公式如下^[20]:

$$\varepsilon_{\rm L} = \sqrt{\left(15\varepsilon_{\rm b}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon_{\rm G}}{1 + |\varepsilon_{\rm G}|/2}\right)^2} \tag{10}$$

式中: ϵ_b 和 ϵ_G 分别为相应的尺寸失配参数和模量失 配参数,其数值见表 $5^{[21]}$ 。

根据之前的 EMPA 成分分析可知,Ni、Si 元素 在铜基体的固溶度较低,因此可以采用上述公式进

表5 铜合金中失配参数

 Table 5
 Misfit parameters for copper alloys

Alloy	ε _b	٤ _G
Cu-Si	+0.020	-0.76
Cu-Ni	-0.031	+0.48

行计算。而相对于 Fe 元素,尽管在室温下铜铁之间的相互固溶度均是极小的,但是由于其在高温下 在铜基体的固溶度较高,而低温下其析出动力学又 相对比较缓慢,同时铸锭的冷却是一个变温过程而 且冷却时间较短,所以大多数固溶在铜基体中的 Fe 原子来不及析出而保留在铜基体中。因此其对铜基 体带来的强度贡献并不满足上述计算公式。高海 燕^[11]的研究结果表明,在铜铁二元合金的铸态组织 中,铜基体中除了含有较高含量的 Fe 原子亦有少 量纳米级的富铁析出相,并指明 Fe 原子对铜基体 的固溶强化的强度贡献可由式(11)进行计算:

$$\Delta \sigma_{\rm ss} = 57 c_{\rm Fe}^{1/2} \tag{11}$$

相对于铜基体,对于溶质元素对富铁枝晶的强 度贡献,本研究将参考钢中合金元素对钢的强化进 行计算,根据雍启龙等^[22]研究结果,其溶质元素对 富铁枝晶的固溶强化贡献将采用式(12)对其进行计 算:

$$\Delta \sigma_{\rm ss} = 4570 [\rm C] + 4570 [\rm N] + 37 [\rm Mn] + 83 [\rm Si] + 470 [\rm P] + 38 [\rm Cu] + 80 [\rm Ti] - 30 [\rm Cr]$$
(12)

式中: [X]为溶质原子的平均质量分数。

由以上分析可以,在两组样品的富铁枝晶中存 在高密度的纳米级析出相,其强化机制遵循奥罗万 强化机制,其计算公式如下^[23]:

$$\sigma_{\rm os} = \frac{0.81MGb}{2\pi(1-\nu)^{1/2}} \frac{\ln(d_{\rm p}/b)}{\lambda - d_{\rm p}}$$
(13)

$$\lambda = \frac{1}{2} d_{\rm p} \sqrt{\frac{3\pi}{2\varphi}} \tag{14}$$

式中: *M* 为泰勒因子,其值取 3; *G* 为富铁枝晶的 剪切模量,其值取 83 GPa; *b* 为伯氏矢量,其值取 0.246; *v* 为泊松比,其值取 0.293; *d*_p 为富铜析出 相的平均尺寸;λ 为富铜析出相之间的平均间距; *φ* 为富铜析出相之间的体积分数,其中 *d*_p、λ 和*φ*具 有 TEM 明场像统计得出。

综合上述分析,不同成分下的合金的整体屈服 强度可以通过式(15)进行计算:

$$\sigma_{C} = (\sigma_{0} + \Delta \sigma_{SS})_{Cu} f_{Cu} + (\sigma_{0} + \Delta \sigma_{SS} + \Delta \sigma_{os})_{Fe} f_{Fe}$$
(15)

式中: σ_0 为铜和铁的本征晶格流变应力,其值分别为 52 MPa 和 48 MPa。

将所有参数代入式(9)~(14)进行计算,二元合金 和多元合金的屈服强度分别为 243 MPa 和 315 MPa。经过与实验测得屈服强度相比,虽然在数值 上存在一定的误差,但是整体符合较好,结果表明, 不同成分下的合金的强化机制主要为固溶强化和 析出强化控制。

3 结论

1) 本研究中 Ni、Si 元素的添加并未改变原始 二元合金的显微组织和相组成,不同成分下的合金 均由 *a*-Fe 枝晶和铜基体组成。但是 *a*-Fe 枝晶中的 富铜析出相的形貌由近球形转变成立方形,这主要 是由于 Ni、Si 元素的加入使得 Cu/Fe 界面能密度降 低,进而改变了多元合金中的析出相形貌转变的临 界尺寸。

2) 相较于二元合金,其强度和塑性同时得到了 提高,这主要归因于 Ni、Si 元素的加入引起的晶粒 细化以及固溶强化。

REFERENCES

- BEVK J, HARBISON J P, BELL J L. Anomalous increase in strength of in situ formed Cu-Nb multifilamentary composites[J]. Journal of Applied Physics, 1978, 49(12): 6031–6038.
- [2] FUNKENBUSCH P D, COURTNEY T H, KUBISCH D G. Fabricability of and microstructural development in cold worked metal matrix composites[J]. Scripta Metallurgica, 1984, 18(10): 1099–1104.
- [3] FUNKENBUSCH P D, COURTNEY T H. Microstructural strengthening in cold worked in situ Cu-14.8Vol.% Fe composites[J]. Scripta Metallurgica, 1981, 15(12): 1349–1354.
- [4] SPITZIG W A, PELTON A R, LAABS F C. Characterization of the strength and microstructure of heavily cold worked Cu-Nb composites[J]. Acta Metallurgica, 1987, 35(10): 2427–2442.
- [5] SNOECK E, LECOUTURIER F, THILLY L, et al. Microstructural studies of in situ produced filamentary Cu/Nb wires[J]. Scripta Materialia, 1998, 38(11): 1643–1648.
- [6] HONG S I, HILL M A. Microstructural stability and

mechanical response of Cu-Ag microcomposite wires[J]. Acta Materialia, 1998, 46(12): 4111-4122.

- [7] DENG Li-ping, HAN Ke, WANG Bing-shu, et al. Thermal stability of Cu-Nb microcomposite wires[J]. Acta Materialia, 2015, 101: 181–188.
- [8] VERHOEVEN J D, CHUEH S C, GIBSON E D. Strength and conductivity of in situ Cu-Fe alloys[J]. Journal of Materials Science, 1989, 24(5): 1748–1752.
- [9] SONG J. Heavily drawn Cu-Fe-Ag and Cu-Fe-Cr microcomposites[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2001, 113(1): 610–616.
- [10] SONG J S, HONG S I. Strength and electrical conductivity of Cu-9Fe-1.2Co filamentary microcomposite wires[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2000, 311(2): 265–269.
- [11] 高海燕. 高强高导形变 Cu-Fe-Ag 原位复合材料制备技术 基础[D]. 上海: 上海交通大学, 2007.
 GAO Hai-yan. Study on high strength and high conductivity deformation processed Cu-Fe-Ag in situ composites[D].
 Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2007.
- [12] 谢志雄. 多元合金化 Cu-Fe 原位复合材料的组织和性能研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2012.
 XIE Zhi-xiong. Study on microstructure and properties of multi-element alloyed Cu-Fe deformation processed in situ composites[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2012.
- [13] HEE R J, Kim J T, HONG S H, et al. Effect of silicon on microstructure and mechanical properties of Cu-Fe alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 707(15): 184–188.
- [14] WEN Y R, LI Y P, HIRATA A, et al, Microstructure characterization of Cu-rich nanoprecipitates in a Fe-2.5Cu-1.5Mn-4.0Ni-1.0Al multicomponent ferritic alloy[J]. Acta Materialia, 2013, 61(6): 2133–2147.
- [15] KHACHATURYAN A G, SEMENOVSKAYA S V, MORRIS JR J W. Theoretical analysis of strain-induced shape changes in cubic precipitates during coarsening[J]. Acta Metallurgica,1988, 36(6): 1563–1572.
- [16] CHEN K X, KORZGAVYI P A, DEMANGE G, et al. Morphological instability of iron-rich precipitates in Cu-Fe-Co alloys[J]. Acta Materialia, 2018, 163: 55–67.
- [17] WANG Y, YIN J, HOU Huai-yu, et al. Ab initio based modeling of interfacial segregation at Cu-rich precipitates in Fe-Cu-Ni alloys[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B (Beam Interactions with Materials and Atoms), 2019, 456: 32–36.
- [18] SHU Shi-peng, WELLS P B, NATHAN A, et al.

Thermodynamics and kinetics of core-shell versus appendage co-precipitation morphologies: An example in the Fe-Cu-Mn-Ni-Si system[J]. Acta Materialia, 2018, 157: 298–306.

- [19] 湛永钟. 铜基复合材料及其制备技术[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2015: 159.
 ZHANG Yong-zhong. Copper matrix composites and its preparation technology[M]. Harbin: Harbin Institute of Technology press, 2015: 159.
- [20] HART E W. Theory of dispersion hardening in metals[J]. Acta Metallurgica, 1972, 20(2): 275–289.
- [21] NAGARJUNA S, SRINIVAS M, BALASUBRAMANIAN

K, et al. On the variation of mechanical properties with solute content in Cu-Ti alloys[J]. Materials Science and Engineering A, 1999, 259(1): 34–42.

- [22] 雍启龙. 钢铁材料中的第二相[M]. 北京: 冶金工业出版 社, 2006: 83.
 YONG Qi-long. Secondary phases in steels[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2006: 83.
- [23] LEI Qian, LI Zhou, ZHU An-yin, et al. The transformation behavior of Cu-8.0Ni-1.8Si-0.6Sn-0.15Mg alloy during isothermal heat treatment[J]. Materials Characterization, 2011, 62(9): 904–911.

Effect of Ni and Si on microstructure and mechanical properties of Cu-Fe alloy

YUE Shi-peng, JIE Jin-chuan, QU Jian-ping, LI Ting-ju

(School of Materials Science and Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract: The effects of Ni and Si elements on the microstructure and mechanical properties of Cu-20Fe (mass fraction, %) alloy were studied by optical microscope, electron probe analysis, transmission electron microscope, X-ray diffractometer and tensile experiment. The results show that the addition of Ni and Si elements leads to obvious coarsening behavior of the α -Fe dendrites in the Cu-20Fe alloy. In addition, due to the addition of alloying elements, the interface energy between γ -Fe and the copper-rich precipitation phase is reduced, so that the morphology of the copper-rich precipitation phase has undergone a significant change, that is, it changes from a nearly spherical shape to a cube. Compared with the binary alloy without adding alloying elements. The yield strength and plasticity of the multi-component alloy are improved after the addition of alloying elements. The yield strength and elongation of the multi-component alloy are 304MPa and 16%, respectively. Through theoretical calculation and experimental verification, it is determined that the main strengthening mechanism of the alloy is solid solution strengthening and precipitation strengthening.

Key words: microstructure; morphology transformation; interface energy; strengthening mechanism

Foundation item: Projects(2018YFE030610) supported by the National Key Research and Development Program of China; Projects(2018B10030) supported by the Ningbo Major Science and Technology, China

Received date: 2021-10-10; Accepted date: 2021-12-03

Corresponding author: JIE Jin-chuan; Tel: +86-15941130325; E-mail: jiejc@dlut.edu.cn

(编辑 龙怀中)